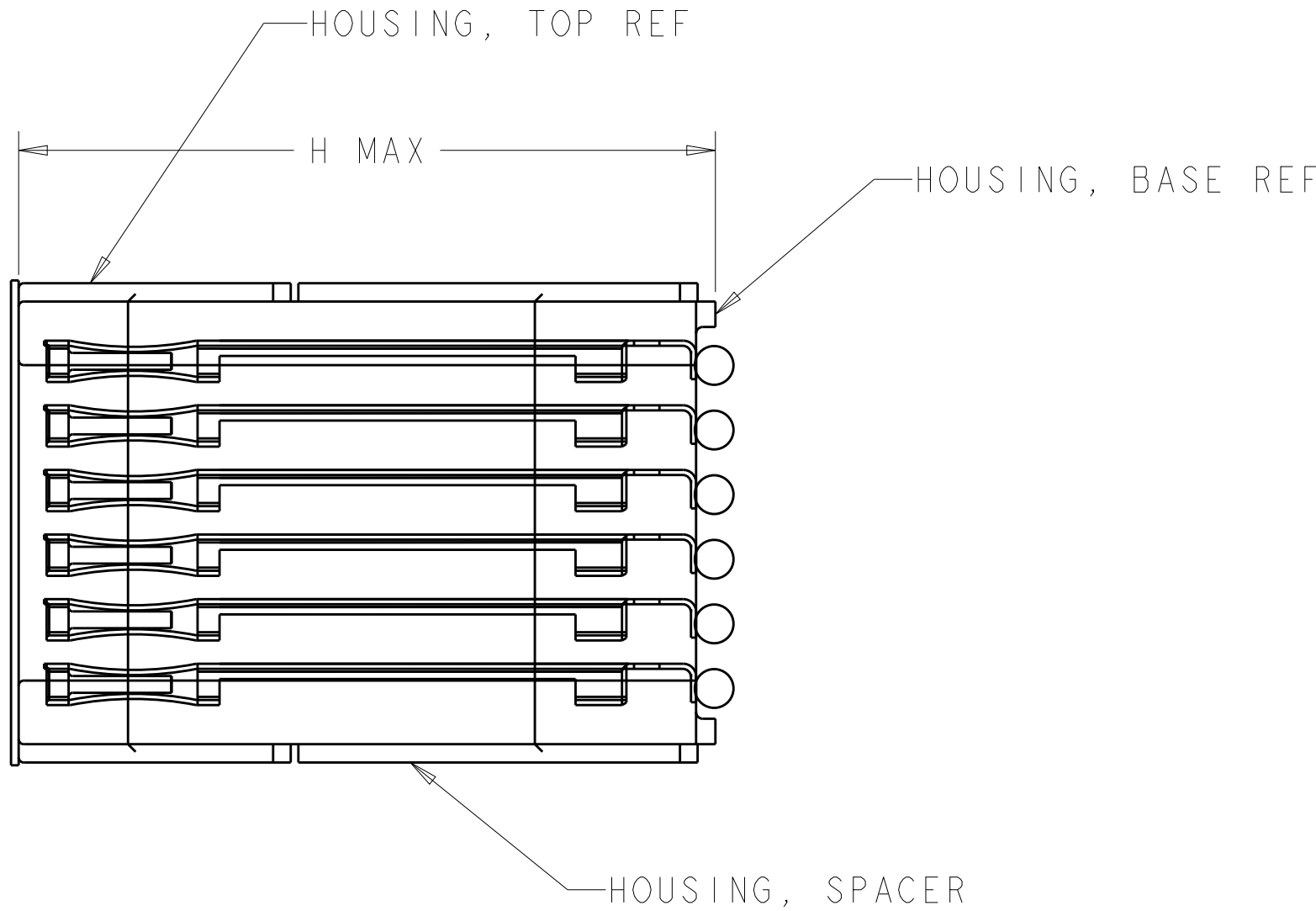
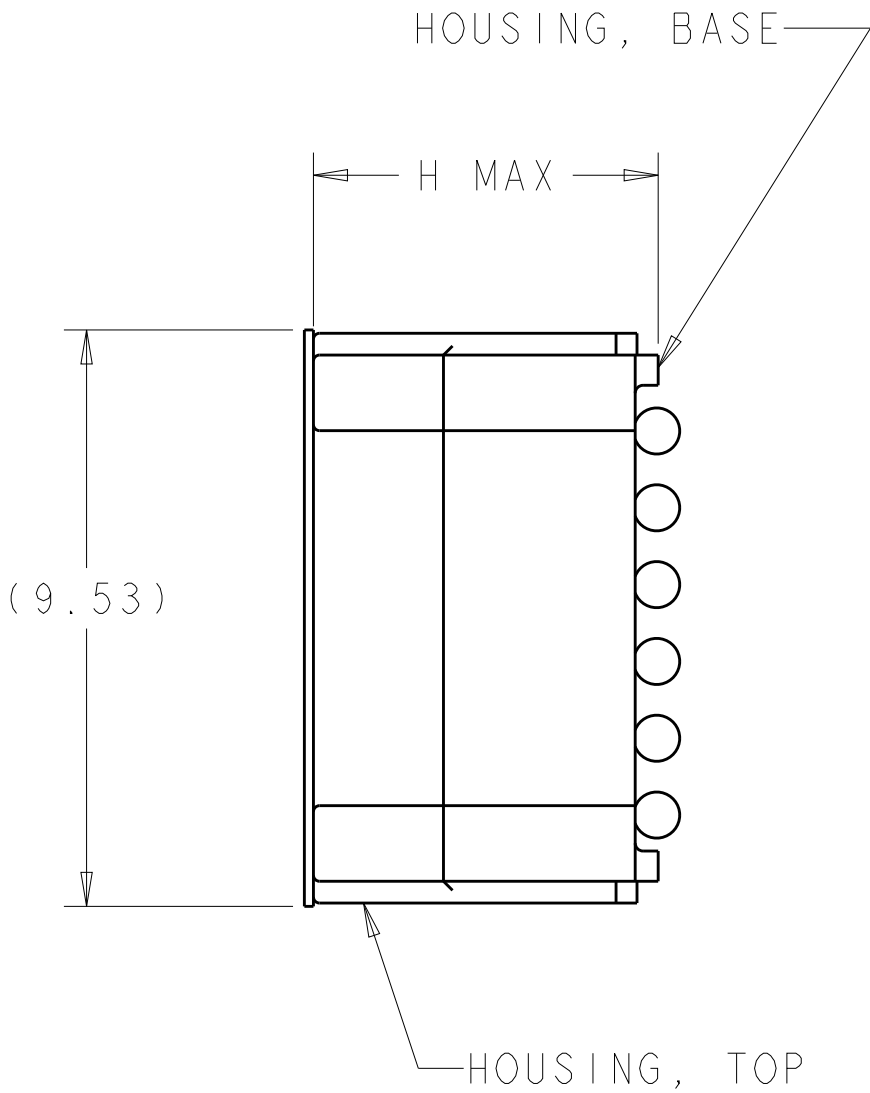
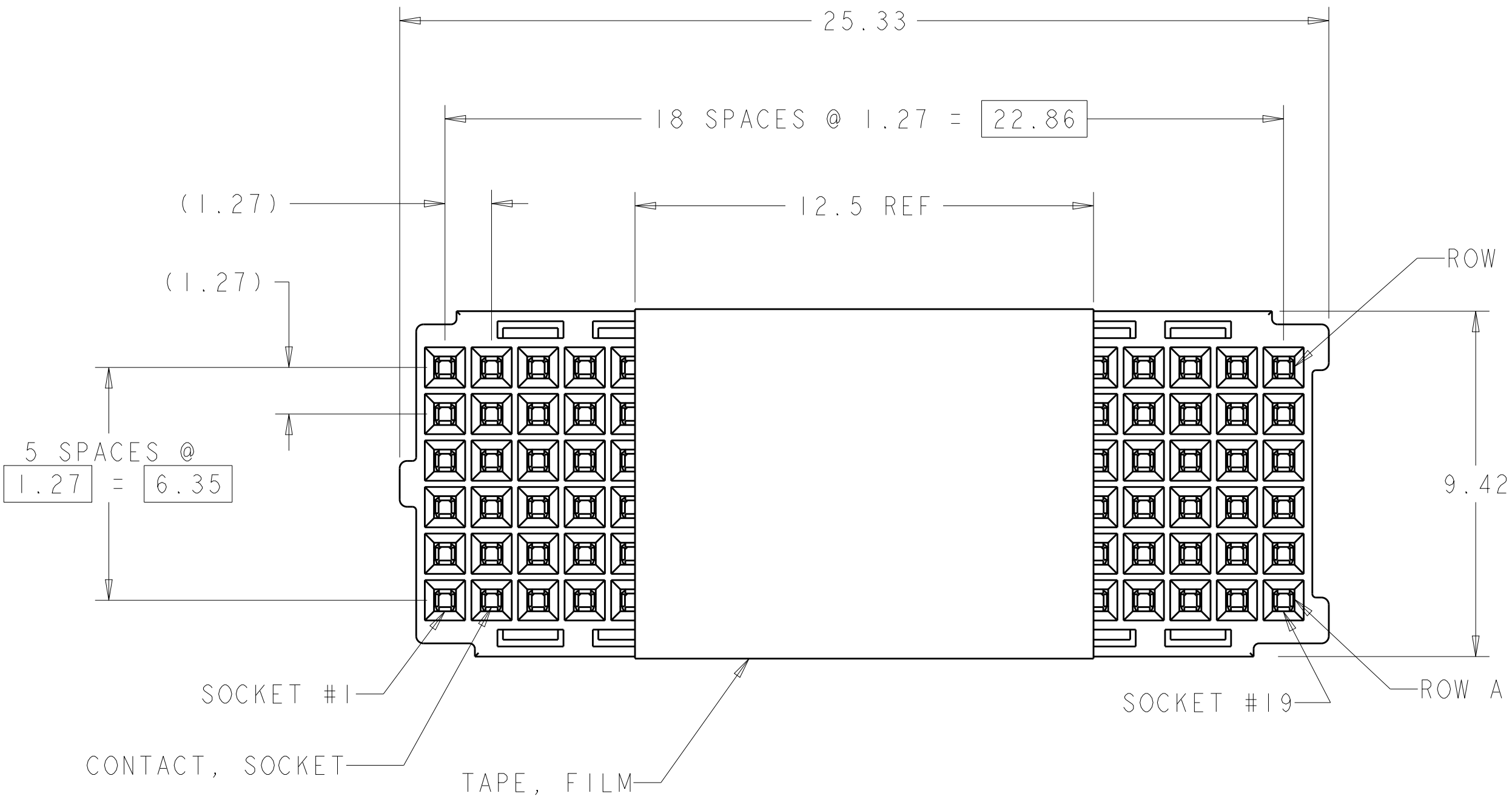
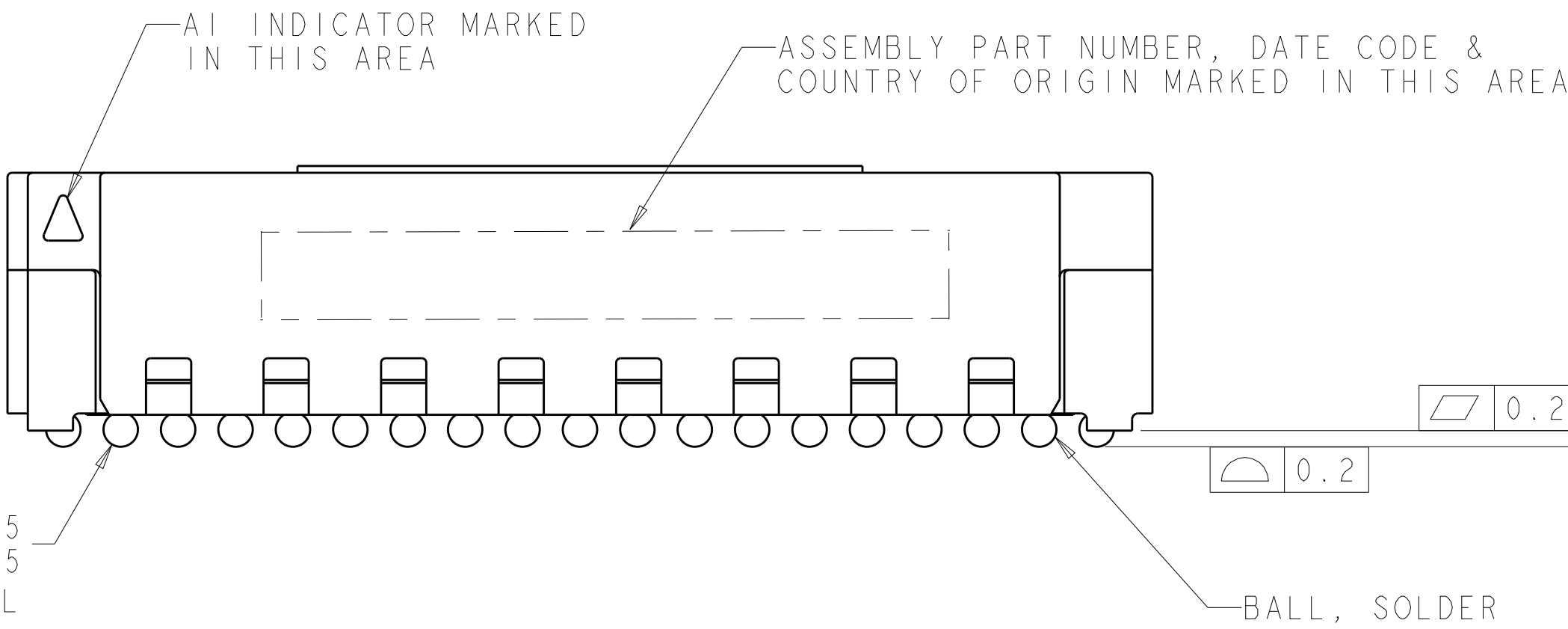


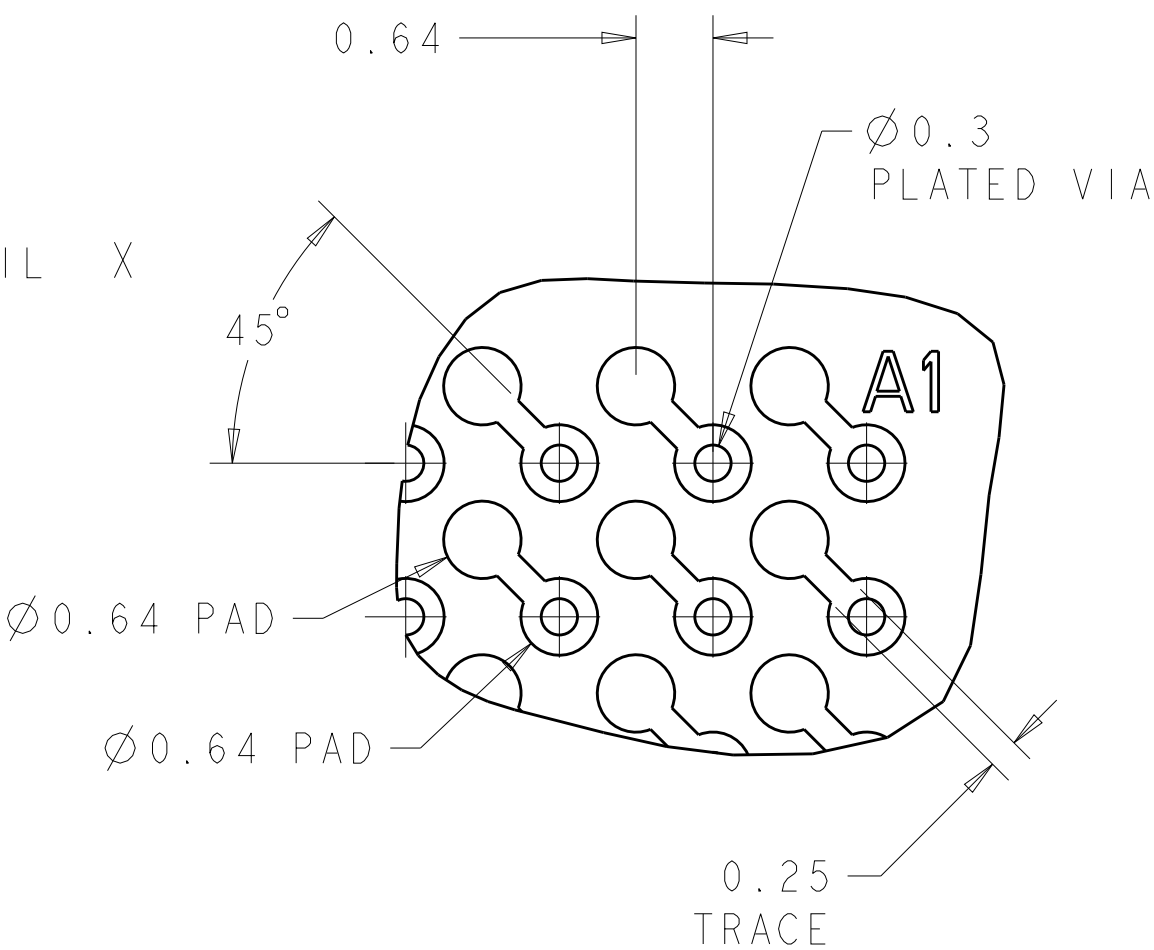
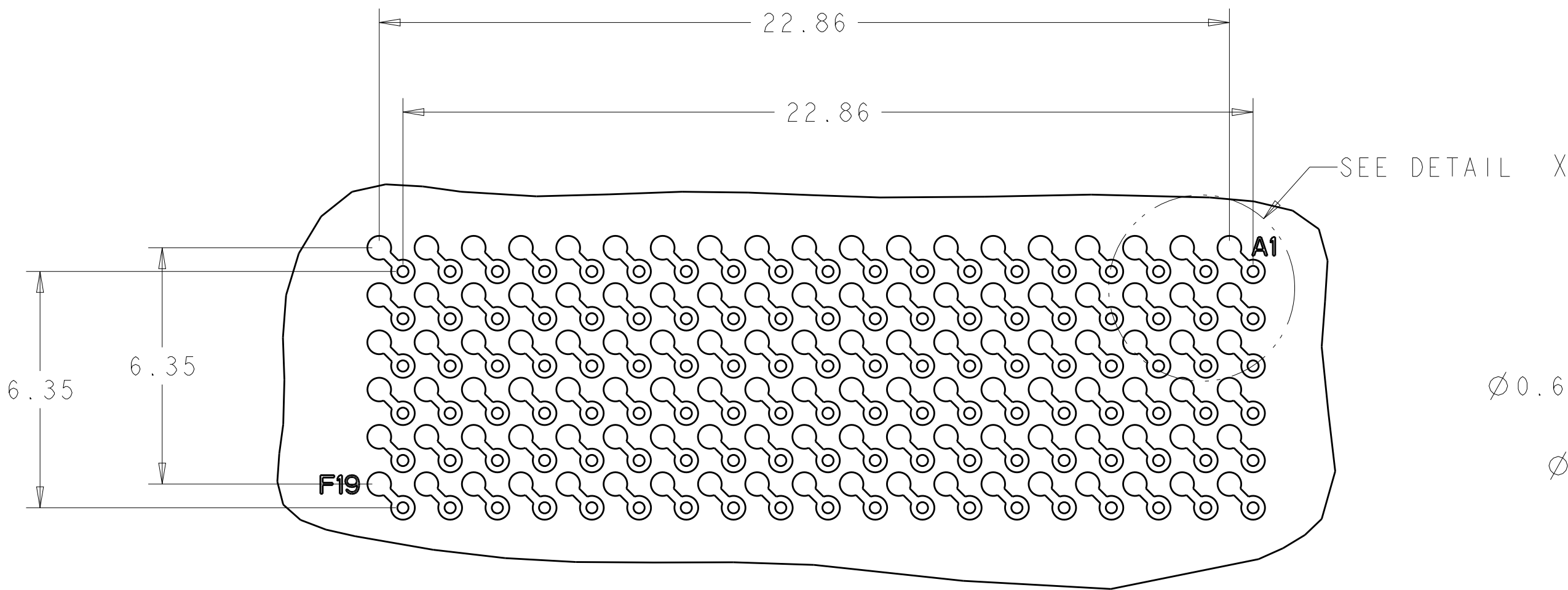
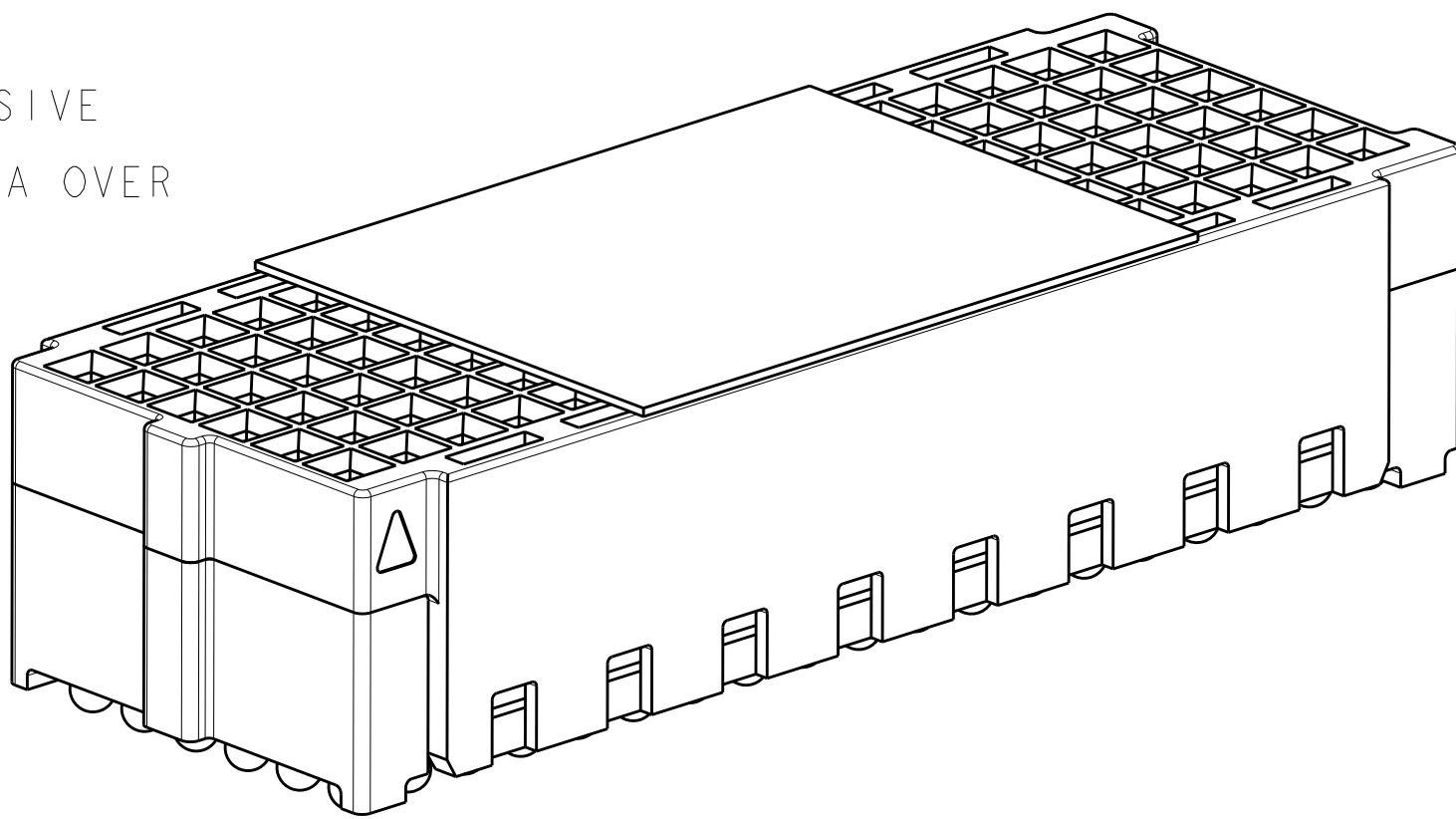
LOC		DIST		REVISIONS						
-		-		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
					F	REV PER ECO 12-021576	12-18-12	CT	DH	
					G	REV. PER ECO-13-005882	05APR2013	RJM3	DH	



END VIEW OF 2102061-9
THRU 1-2102061-6



- ⚠ MATERIAL: HOUSINGS; LCP, COLOR-NATURAL
CONTACT; BERYLLIUM COPPER
SOLDER BALL; SEE TABLE
TAPE, FILM; KAPTON WITH SILICON ADHESIVE
- ⚠ FINISH: CONTACT; GOLD (SEE TABLE) ON MATING AREA OVER
NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
3. PRODUCT IS PACKAGED ON TAPE AND REELED.



PCB LAYOUT (CONNECTOR SIDE)
SCALE 8:1

DETAIL X
SCALE 16:1

2102060-4	15	0.76 μ m	11	LEAD FREE PER SAC405	1-2102061-6
2102060-3	15	0.76 μ m	11	TIN LEAD	1-2102061-5
2102060-2	15	1.27 μ m	11	LEAD FREE PER SAC405	1-2102061-4
2102060-1	15	1.27 μ m	11	TIN LEAD	1-2102061-3
2102060-4	18	0.76 μ m	14	LEAD FREE PER SAC405	1-2102061-2
2102060-3	18	0.76 μ m	14	TIN LEAD	1-2102061-1
2102060-2	18	1.27 μ m	14	LEAD FREE PER SAC405	1-2102061-0
2102060-1	18	1.27 μ m	14	TIN LEAD	2102061-9
2102060-4	12	0.76 μ m	8	LEAD FREE PER SAC405	2102061-8
2102060-3	12	0.76 μ m	8	TIN LEAD	2102061-7
2102060-4	10	0.76 μ m	6	LEAD FREE PER SAC405	2102061-6
2102060-3	10	0.76 μ m	6	TIN LEAD	2102061-5
2102060-2	12	1.27 μ m	8	LEAD FREE PER SAC405	2102061-4
2102060-1	12	1.27 μ m	8	TIN LEAD	2102061-3
2102060-2	10	1.27 μ m	6	LEAD FREE PER SAC405	2102061-2
2102060-1	10	1.27 μ m	6	TIN LEAD	2102061-1
MATING PART NUMBER	MATED STACK HEIGHT (mm)	GOLD PLATING THICKNESS	H MAX REF	SOLDER BALL MATERIAL	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. DOWDY 23JUL2009	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK K. DOWHOWER 23JUL2009			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD K. DOWHOWER 23JUL2009	NAME ASSEMBLY, SOCKET, 114 POSITION, MEZALOK STACKING CONNECTOR		
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ±		PRODUCT SPEC 108-2411	SIZE A1		
ANGLES ±		APPLICATION SPEC 114-13279			
MATERIAL		WEIGHT	CAGE CODE 100779		
FINISH		Customer Drawing	DRAWING NO. 2102061		
			RESTRICTED TO G		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9